## УДК 678.6/7:674

## С.А.Курта, Т.Р.Татарчук, І.М.Микитин КРИСТАЛОКВАЗІХІМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КАТАЛІЗУ ОКИСНОГО ХЛОРУВАННЯ ЕТЕНУ

На основі квантово-механічної теорії кристалічного поля для кристалічних комплексів виявлено наявність стехіометрії CuCl<sub>2</sub> за катіоном і запропоновано кристалоквазіхімічну модель будови каталізатора просоченого типу МЕДС-В (фірма Sud-Chemie Catalysts, Німеччина) для окисного хлорування етену (OXE). Можливість кристалоквазіхімічного механізму каталізу реакції OXE для каталізаторів просоченого типу підтверджено даними мас-спектрометричного аналізу активної фази CuCl<sub>2</sub>·2HCl (H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>]) та частково гідролізованої активної фази CuCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O каталізатора OXE. Показано утворення молекулярного хлору за реакцією Дікона, який реагує з етеном з утворенням 1,2-дихлоретану. Для каталізатора нанесеного типу (фірма Harshow, CШA) (X1) з більш слабкою взаємодією між носієм і хлоридами купруму наведено металокомплексний механізм окисного хлорування етену за участю фази CuCl·HCl (H[CuCl<sub>2</sub>]).

ВСТУП. У промислових масштабах 1,2-дихлоретан (1,2-ДХЕ) одержують у процесі окисного хлорування етену (ОХЕ) з використанням каталізаторів на основі хлоридів купруму [1], іммобілізованих (нанесених або просочених) на поверхні носія —  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Процес ОХЕ проводять у киплячому шарі дисперсного каталізатора при температурі в зоні реакції 205—232 °C і тиску 0.25—0.4 МПа [2]. При використанні різних марок носіїв  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та способу іммобілізації каталізаторів нанесеного або просоченого типу на поверхні носія CuCl<sub>2</sub>/Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> може змінюватися якісний і кількісний склад продуктів реакції ОХЕ, а також механізм процесу каталізу.

З літературних джерел відомо [3], що реакція окисного хлорування етену (ОХЕ) в 1,2-ДХЕ відбувається за сумарним рівнянням:

$$C_2H_4 + 2HCl + 0.5O_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2 + H_2O + Q$$
. (1)

На думку авторів [4] з участю каталізаторів можуть протікати наступні процеси:

$$2CuCl_2 + C_2H_4 = C_2H_4Cl_2 + 2CuCl; \quad (2)$$

$$2CuCl + O_2 = Cu_2OCl_2; \qquad (3)$$

$$Cu_2OCl_2 + 2HCl = 2CuCl_2 + H_2O$$
. (4)

Проте в літературі не описано сам механізм реакції з участю носія, а також вид зв'язку поверхні носія  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> з хлоридами купруму. Хоча відомо [3], що самі хлориди купруму (без носія) неефективно каталізують реакцію окисного хло-

© С.А.Курта, Т.Р.Татарчук, І.М.Микитин, 2013

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2013. Т. 79, № 6

рування етену. Описаний у роботі [4] механізм реакцій (1)–(4) не враховує участь поверхневих груп носія —  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> і тому не є достатнім і точним.

*ЕКСПЕРИМЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬ*-*ТАТІВ*. У даній роботі запропоновано новий підхід до опису активних центрів [CuCl<sub>2</sub>]<sup>-1</sup>, [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> на поверхні промислового каталізатора  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> для процесу ОХЕ. На основі кристалоквазіхімічної моделі [5] зроблено спробу пояснити процеси, які відбуваються на поверхні каталізатора [CuCl<sub>2</sub>]<sup>-1</sup>, [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup>/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> у промислових умовах ОХЕ в 1,2-ДХЕ.

 $\gamma$ -Модифікація Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> має шпінельну структуру. Відомо, що в октаедричних позиціях присутні катіонні вакансії, тому кристалохімічна формула  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> записується так:

$$Al^{+3}_{A}[Al^{+3}_{5/3} \bullet _{1/3}]_{B}(O^{-2}_{4})_{O}$$

де А — тетраедричні позиції; В — октаедричні позиції; • — кристалохімічна вакансія; О — позиція оксигену.

Але кристалохімічний склад не дає інформації про так звані активні центри на поверхні  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [6], натомість кристалоквазіхімічна модель враховує присутність донорних та акцепторних активних центрів на поверхні каталізатора. Кристалоквазіхімічний склад  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> можна записати наступним чином:

$$Al_{A}^{\bullet}[Al_{5/3}^{x}V_{1/3}^{"'}]_{B}(O_{4}^{x})_{O}$$
,

де • — надлишковий позитивний заряд; " — потрійний надлишковий негативний заряд; *х* — ефективний нульовий заряд; V — вакансія алюмінію в октаедричній підгратці.

Оскільки  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> є носієм каталізатора OXE із нанесеним на його поверхню CuCl<sub>2</sub> або Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, природу активних центрів даного каталітичного комплексу каталізатора доцільно пояснити на основі кристалоквазіхімічної моделі. За нею механізм каталізу процесу OXE розглядається з урахуванням утворення катіонних та аніонних вакансій при адсорбції та хемосорбції HCl, O<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> на активних центрах поверхні каталізатора, якими виступають точкові дефекти кристалічної гратки  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CuCl<sub>2</sub>/Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> входитиме в структуру  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, створюючи в ній дефекти. Зокрема, для CuCl<sub>2</sub> хімічну взаємодію можна записати, враховуючи стехіометрію за катіоном та аніоном:

стехіометрія за катіоном:

$$(1-\alpha)\mathrm{Al}^{\bullet}_{\mathrm{A}}[\mathrm{Al}^{x}{}_{5/3}\mathrm{V}^{**}{}_{1/3}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{O}^{x}{}_{4})_{\mathrm{O}} + \\ + \alpha\mathrm{Cu}^{x}{}_{\mathrm{A}}[\mathrm{Cu}^{*}{}_{2}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4})_{\mathrm{O}}(\mathrm{Cl}^{*}{}_{2})_{i} \rightarrow \\ \rightarrow (\mathrm{Al}^{\bullet}{}_{1-\alpha}\mathrm{Cu}^{x}{}_{\alpha})_{\mathrm{A}}[\mathrm{Al}^{x}{}_{5/3-5\alpha/3}\mathrm{Cu}^{*}{}_{2\alpha}\mathrm{V}^{**}{}_{1/3-\alpha/3}]_{\mathrm{B}} \cdot \\ \cdot (\mathrm{O}^{x}{}_{4-4\alpha}\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4\alpha})_{\mathrm{O}}(\mathrm{Cl}^{*}{}_{2})_{i}; \qquad (5)$$

стехіометрія за аніоном:

$$(1-\beta)\mathrm{Al}^{\bullet}{}_{\mathrm{A}}[\mathrm{Al}^{x}{}_{5/3}\mathrm{V}^{"'}{}_{1/3}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{O}^{x}{}_{4})_{\mathrm{O}} + \\ +\beta\mathrm{Cu}^{x}{}_{\mathrm{A}}[\mathrm{Cu}^{'}\mathrm{V}^{"'}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4})_{\mathrm{O}} \rightarrow \\ \rightarrow (\mathrm{Al}^{\bullet}{}_{1-\beta}\mathrm{Cu}^{x}{}_{\beta})_{\mathrm{A}}[\mathrm{Al}^{x}{}_{5/3-5\beta/3}\mathrm{Cu}^{'}{}_{\beta}\mathrm{V}^{"'}{}_{1/3+2\beta/3}]_{\mathrm{B}} \cdot \\ \cdot (\mathrm{O}^{x}{}_{4-4\beta}\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4\beta})_{\mathrm{O}} . \qquad (6)$$

Таким чином, керуючись кристалоквазіхімічною моделлю, можна встановити природу активних центрів каталізатора ОХЕ: хімічна взаємодія CuCl<sub>2</sub> з  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> супроводжується утворенням вкорінених йонів CГ або збільшенням вакансій в октаедричній підгратці, а також входженням йонів Cu<sup>2+</sup> у тетра- та октаедричні позиції шпінельної гратки.

За літературними даними [7], визначальний вплив здійснюватимуть саме хлориди купруму  $CuCl_2/Cu_2Cl_2$  або  $H_2[CuCl_4]$ ,  $H[CuCl_2]$ , які знаходяться в кристалічній структурі шпінельної гратки на поверхні  $\gamma$ - $Al_2O_3$ , після їх нанесення та механохімічної активації з хлоридами купруму [8].

Кристалоквазіхімічна модель передбачає

два шляхи зображення CuCl<sub>2</sub> у шпінельній структурі, враховуючи стехіометрію за катіоном та аніоном:

$$Cu^{x}{}_{A}[Cu^{'}{}_{2}]_{B}(Cl^{\bullet}{}_{4})_{O}(Cl^{'}{}_{2})_{i} \quad (I) ,$$
  

$$Cu^{x}{}_{A}[Cu^{'}{}_{2}V^{'''}]_{B}(Cl^{\bullet}{}_{4})_{O} \quad (II) .$$

Присутність вакансій чи дефектів вкорінення у кристалічній структурі підтверджується визначенням пікнометричної густини зразка CuCl<sub>2</sub>. У даному дослідженні теоретична рентгенівська густина CuCl<sub>2</sub> ( $\rho_{\text{теор}} = 3438.39 \text{ кг/м}^3$ ) є меншою за практично визначену нами густину пікнометричним методом CuCl<sub>2</sub> ( $\rho_{\text{практ}} = 3773.61 \text{ кг/м}^3$ ), що свідчить про наявність дефектів вкорінення у структурі CuCl<sub>2</sub> (формула I).

Відповідно до кристалоквазіхімічного механізму, на нашу думку, першим етапом процесу буде адсорбція газоподібних  $O_2$  та HCl на активних центрах поверхні каталізатора  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> з нанесеним CuCl<sub>2</sub>. Кисень, як акцептор електронів, адсорбуючись на поверхні шпінельного каталізатора, зумовлює виникнення діркової провідності:

$$\frac{V_{A}^{"}[V_{2}^{""}]_{B}(V_{4}^{\bullet\bullet})_{O} + 2O_{2(\Gamma a3)} \rightarrow}{{}_{ahtuctpyktypa}} \rightarrow V_{A}^{"}[V_{2}^{""}]_{B}(O_{4}^{\bullet\bullet})_{O} \leftrightarrow \leftrightarrow V_{A}^{"}[V_{2}^{""}]_{B}(O_{4}^{*\bullet})_{O} + 8h^{\bullet}.$$
(7)

У структурі шпінелі при цьому виникають катіонні вакансії у тетраедричній (А) та октаедричній (В) підгратках:

$$(1-\alpha)\mathrm{Cu}^{x}{}_{\mathrm{A}}[\mathrm{Cu}^{'}{}_{2}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4})_{\mathrm{O}}(\mathrm{Cl}^{'}{}_{2})_{i} + 2\alpha\mathrm{O}_{2}(\mathrm{ras}) + \alpha V^{"}{}_{\mathrm{A}}[\mathrm{V}_{2}^{'''}]_{\mathrm{B}}(\mathrm{V}_{4}^{\bullet\bullet})_{\mathrm{O}} \rightarrow \\ \rightarrow (\mathrm{Cu}^{x}{}_{1-\alpha}\mathrm{V}^{''}{}_{\alpha})_{\mathrm{A}}[\mathrm{Cu}^{'}{}_{2-2\alpha}\mathrm{V}_{2\alpha}^{'''}]_{\mathrm{B}} \cdot \\ \cdot (\mathrm{O}^{x}{}_{4\alpha}\mathrm{Cl}^{\bullet}{}_{4-4\alpha})_{\mathrm{O}}(\mathrm{Cl}^{'}{}_{2-2\alpha})_{i} + 8\alpha h^{\bullet} .$$
(8)

Молекули газоподібного HCl, виступаючи донорами негативного заряду, адсорбуються на акцепторних дефектах (атомах хлору у позиції оксигену Cl<sup>•</sup><sub>O</sub>). Молекула HCl є полярною і утримується на поверхні каталізатора за рахунок водневих та ван-дер-вальсових сил взаємодії. Гідроген HCl взаємодіє з оксигеном шпінельної гратки з утворенням молекул H<sub>2</sub>O по реакції Дікона з виділенням атомарного хлору:

$$2\mathrm{HCl}(\mathrm{ras}) + \mathrm{O}^{x}{}_{\mathrm{O}} \rightarrow \mathrm{H}_{2}\mathrm{O} + 2\mathrm{Cl}^{x} + \mathrm{V}^{x}{}_{\mathrm{O}}; \quad (9)$$

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2013. Т. 79, № 6

$$V_{0}^{x} \leftrightarrow V_{0}^{\bullet \bullet} + 2e^{\prime};$$
 (10) (17)  
2HCl(ra3)  $+O_{0}^{x} \rightarrow H_{2}O + 2Cl^{x} + V_{0}^{\bullet \bullet} + 2e^{\prime}.$  (11)

У результаті такої взаємодії виникає електронна провідність та з'являються вакансії в аніонній підгратці  $V_0^{\bullet\bullet}$  (оксиген із гратки бере участь у реакції окиснення). При цьому каталізатор переходить у дефектний стан:

$$(\operatorname{Cu}^{x}_{1-\alpha}\operatorname{V}^{"}_{\alpha})_{A}[\operatorname{Cu}^{2}_{2-2\alpha}\operatorname{V}^{""}_{2\alpha}]_{B}(\operatorname{O}^{x}_{4\alpha}\operatorname{Cl}^{\bullet}_{4-4\alpha})_{O} \cdot (\operatorname{Cl}^{2}_{2-2\alpha})_{i} + 8\alpha h^{\bullet} + 8\alpha \operatorname{HCl} \rightarrow (\operatorname{Cu}^{x}_{1-\alpha}\operatorname{V}^{"}_{\alpha})_{A} \cdot [\operatorname{Cu}^{2}_{2-2\alpha}\operatorname{V}^{""}_{2\alpha}]_{B}(\operatorname{V}^{\bullet\bullet}_{4\alpha}\operatorname{Cl}^{\bullet}_{4-4\alpha})_{O}(\operatorname{Cl}^{2}_{2-2\alpha})_{i} + 8\alpha h^{\bullet} + 8\alpha e^{i} + 4\alpha \operatorname{H}_{2}O + 8\alpha \operatorname{Cl}^{x}_{i}.$$
(12)

Наступною стадією механізму каталізу є анігіляція (зникнення) антиструктури шпінелі та дірково-електронних пар, яка повертає каталізатор у вихідний стан:

$$\frac{8\alpha h^{\bullet} + 8\alpha e^{\prime}}{a нігіляція} = 0(нуль); \qquad (13)$$

$$\alpha V''_{A} + 2\alpha V'''_{B} + 4\alpha V_{O}^{\bullet\bullet} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underline{\alpha V''_{A} [V_{A}''']_{B} (V_{4}^{\bullet\bullet})_{O}}_{a \text{ нігіляція}} .$$

$$(14)$$

Реакційноздатні атоми хлору, що утворилися в результаті наведених вище процесів за реакціями (7)–(10), тут же реагують із молекулами адсорбованого етену з утворенням 1,2-ДХЕ:

$$2\mathrm{Cl}^{x} + \mathrm{C}_{2}\mathrm{H}_{4} \rightarrow \mathrm{C}_{2}\mathrm{H}_{4}\mathrm{Cl}_{2}; \qquad (15)$$

$$4\alpha \text{Cl}_i^{x} + 2\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow 2\alpha\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2. \quad (16)$$

Отже, кристалоквазіхімічна модель каталізу враховує утворення та анігіляцію в ході реакції електронно-діркових пар та антиструктури каталізатора, що є принципово новим. Адсорбційно-хімічні процеси при каталітичному ОХЕ проходитимуть шляхом утворення катіонних та аніонних вакансій у шпінельній структурі каталізатора, що більш характерно для каталізатора просоченого типу МЕДС-В.

З іншого боку, в попередніх своїх публікаціях ми показали [9], що між поверхневими групами носія й каталізатора можуть відбуватися наступні реакції утворення металокомплексних сполук:

$$\| O-Al(OH)_2 + H[CuCl_2] \longrightarrow$$

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2013. Т. 79, № 6

$$|| O-Al(OH)[CuCl_2] + H_2O;$$
  
$$|| O-Al(OH)_2 + H[CuCl_4] \longrightarrow$$

$$\| O-Al(OH)[CuCl_4] + H_2O; \qquad (18)$$
$$\| O-Al(OH)_2 + H_2[CuCl_4] \longrightarrow$$

$$\| O-Al[CuCl_4]^{-2} + 2H_2O; \qquad (19)$$
$$\| O_2Al(OH) + H[CuCl_2] \longrightarrow$$

$$\| O_2 Al[CuCl_2] + H_2 O;$$

$$\| O_2 Al(OH) + H[CuCl_4] \longrightarrow$$

$$(20)$$

$$\| O_2 A I[CuCl_4]^{-1} + H_2 O; \qquad (21)$$

$$2|| O_{2}Al(OH) + H_{2}[CuCl_{4}] \longrightarrow$$
  
(|| O\_{2}Al)\_{2}[CuCl\_{4}] + 2H\_{2}O. (22)

На поверхні каталізатора окисного хлорування етену йде утворення трьох видів комплексів між гідратованим  $Al_2O_3$  і комплексними сполуками купруму [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup>, [CuCl<sub>2</sub>] і [CuCl<sub>4</sub>], які можуть бути ідентифіковані за допомогою широких смуг поглинання в ІЧ-області спектру — 1250–1277 см<sup>-1</sup>. При цьому в інфрачервоному спектрі носія каталізатора зникають частоти поглинання для поверхневих груп  $Al(OH)_2^+$  — 1377 і  $AlOH^{2+}$  — 1578 см<sup>-1</sup>, що більш характерно для каталізатора на носіях типу X1.

Згідно з результатами проведеного нами інфрачервоного спектрального аналізу можна сказати [9], що ефективність взаємодії між CuCl<sub>2</sub>/  $Cu_2Cl_2$  і носієм  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> зростає при переході від каталізатора нанесеного типу — Х1 до каталізатора просоченого типу — MEDC-B, що обумовлено, мабуть, технологією їхнього приготування. Виходячи із цього, можна зробити наступний висновок, що технологія приготування каталізатора MEDC-В шляхом співосадження аморфного  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> і кристалічного CuCl<sub>2</sub>/Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> та за допомогою механохімічної активації [8] відрізняється від простого нанесення їх на поверхню у-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> з розчинів хлоридів купруму. При використанні останнього способу співосадження синтез мікрочастинок каталізатора  $[CuCl_2]$ ,  $[CuCl_4]^2$ і носія у-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, розміром 20—120 мкм, приводить до більш інтенсивної взаємодії між ними та утворення активних центрів адсорбції на поверхні, у порах і структурі каталізатора (реакції (19)–(22)). У той же час при нанесенні CuCl<sub>2</sub>/ Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> із хлоридного розчину на поверхню твер-

103

дих часток  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (марка X1) відбувається здебільшого звичайна адсорбція [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup>, [CuCl<sub>4</sub>] тільки поверхнею  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. У результаті їхньої взаємодії утворюються лише частково поверхневі координаційні зв'язки між носієм і каталізатором (реакції (17), (18)).

Нами було помічено [10], що при експлуатації каталізаторів нанесеного типу — X1 із часом (через 1—2 роки) відбувається значна (до 50 %) втрата каталізатора [CuCl<sub>4</sub>]<sup>2–</sup>, [CuCl<sub>4</sub>] з поверхні носія  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при його механічному руйнуванні (стиранні), що значно знижує ефективність каталізатора окисного хлорування етену в 1,2-дихлоретан. На відміну від цього, каталізатор просоченого типу — МЕДС-В працює 3–4 роки практично без втрати активності, причому його можна забирати з процесу, зберігати до кількох років і знову запускати в процес без втрати ним ефективності [10].

Однак каталізатори просоченого типу МЕ-DC-В мають один недолік. Рівномірний розподіл хлориду купруму як каталізатора в структурі носія ү-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> під час спільного співосадження або механохімічної активації приводить до підвищення їх твердості за рахунок утворення спільних кристалоквазіхімічних структур, що зумовлює збільшення стійкості до стирання. Ця характеристика каталізаторів такого типу є надзвичайно важливою — вони довше працюють (3-4 роки) у промислових процесах окисного хлорування етену і менше стираються та виносяться з реактора (тобто менші втрати за вагою під час експлуатації). Хоча, з іншого боку, це приводить до непередбачуваних наслідків у процесі промислової експлуатації цього каталізатора в промислових сталевих реакторах. Стійка до стирання поверхня каталізатора MEDC-В руйнує (протирає) металеві стінки промислових реакторів, змійовиків і циклонів [11].

Таким чином, виходячи з даних рентгенофазового аналізу та електронної мікроскопії, а також даних ІЧ-спектроскопії та ДТА-аналізу зразків носія  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> і каталізаторів типу X1 та MEDC-B, нами раніше був запропонований і описаний [12] металокомплексний механізм каталізу процесу ОХЕ на поверхні названих каталізаторів (схема).

Підтвердженням запропонованого в даній статті нового кристалоквазіхімічного механізму



ОХЕ в 1,2-ДХЕ для каталізаторів просоченого типу марки МЕДС-В є одержані нами експериметальні дані по мас-спектроскопічному аналізу активної фази CuCl<sub>2</sub>·2HCl або H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>] та частково гідролізованої активної фази CuCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O промислових зразків каталізаторів [12].

Аналіз десорбційних мас-спектрометричних кривих активної фази каталізатора ОХЕ CuCl<sub>2</sub>·2HCl або H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>] (рисунок, *a*) та час-



при температурі 260 °С для обох видів активної фази. Але для чистої негідролізованої фази CuCl<sub>2</sub>·2HCl або H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>] активність процесів дегідрохлорування більш висока і вона поділяється на три піки, в той час як для частково гідролізованого CuCl<sub>2</sub>· H<sub>2</sub>O фаза має тільки два десорбційні піки по HCl (M=35-38. Але найбільш цікавим (мас-спектри, рисунок, а) для процесів десорбції продуктів розклалу активних фаз є те, що в області робочих температур каталізу ОХЕ, а саме при 210 —260°C, з'являється інтенсивний пік десорбції молекулярного хлору  $Cl_2$  (*M*=70), який в свою чергу в 2 рази інтенсивніший для чистої активної фази H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>] (рисунок, а) ніж для частково гідролізованої (рисунок, б). Таке явище, що раніше не спостерігалося при інших методах аналізу, може бути підтвердженням реакції розкладу активної фази з виділенням Cl<sub>2</sub>:

 $H_2[CuCl_4] \xrightarrow{220 \ ^{\circ}C} H_2[CuCl_2] +$ 

 $+\frac{1}{2}Cl_{2}+HCl;$ 

 $2HC1 + CuCl_2$ ,

Термодесорбційні криві розкладу активної фази CuCl<sub>2</sub>·2HCl (H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>]) (2.3 мг) (*a*) і частково гідролізованої активної фази CuCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O (2.0 мг) (*б*) за даними мас-спектроскопії.

тково гідролізованої активної фази CuCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O (рисунок,  $\delta$ ) показав наступне. Частково гідролізована активна фаза CuCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O в області температур від 100 до 200 °C втрачає величезну кількість адсорбованої та внутрішньої кристалізаційної води, причому кристалізаційна вода починає виділятися при температурі вище 170 °C, а адсорбційна вода — при температурі вище 50 °C, що не спостерігається для чистої активної фази CuCl<sub>2</sub>·2HCl або H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>]. Інтенсивні процеси дегідрохлорування активної фази CuCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O відбуваються в областях 200—300 °C та ідентифікуються максимальними піками десорбції HCl

який може брати участь в реакціях прямого хлорування етену в 1,2-ДХЕ згідно із запропонованим нами новим квазіхімічним механізмом реакції ОХЕ (реакції (15)–(16)).

 $H_2[CuCl_4] \rightarrow$ 

235 <sup>o</sup>C

Таким чином, можна зробити висновок, що новий кристалоквазіхімічний механізм ОХЕ в 1,2-ДХЕ можна застосувати для пояснення каталізу на поверхні промислового каталізатора просоченого типу — МЕДС-В (фірма Sud-Chemie Catalysts, Germany), що підтверджується експериментальними даними. В той же час механізм каталізу ОХЕ в 1,2-ДХЕ на промислових каталізаторах нанесеного типу — Х1 (фірма Harshow, United States) добре пояснює металокомплексний підхід, запропонований та описаний нами раніше [12].

РЕЗЮМЕ. На основе квантово-механической теории кристаллического поля для кристаллических комплексов выявлено наличие стехиометрии CuCl<sub>2</sub> по катиону и предложена кристаллоквазихимическая модель строения катализатора пропитанного типа МЕДС-В (фирма Sud-Chemie Catalysts, Германия) для окислительного хлорирования этена (ОХЭ). Возможность кристаллоквазихимического механизма катализа реакции ОХЭ для катализаторов пропитанного типа подтверждена данными масс-спектрометрического анализа активной фазы CuCl<sub>2</sub>·2HCl (H<sub>2</sub>[CuCl<sub>4</sub>]) катализатора ОХЭ и частично гидролизированной активной фазы CuCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O катализатора ОХЭ. Показано образование молекулярного хлора по реакции Дикона, который реагирует с этеном с образованием 1,2дихлорэтана. Для катализатора нанесенного типа (фирма Harshow, США) (Х1), с более слабым взаимодействием между носителем и хлоридами меди, предложен металлокомплексный механизм окислительного хлорирования этена при участии фазы CuCl-HCl (H[CuCl<sub>2</sub>]).

SUMMARY. On the basis of quantum-mechanical theory of the crystal field for crystalline complexes was found the existence of stoichiometry  $CuCl_2$  for cation and invited crystalquasichemical model of structure of a catalyst soaked type MEDS-B (firm Sud-Chemie Catalysts, Germany) for oxidative chlorination ethene (OCE). The opportunity to crystalquasichemical mechanism of catalysis of the reaction OCE to the catalyst soaked type confirmed by the data of mass-spectrometer analysis of the active phase of  $CuCl_2 \cdot 2HCl$  ( $H_2[CuCl_4]$ ) catalyst OCE and partially hydrolyzed active phase of  $CuCl_2 \cdot 2H_2O$ 

Інститут природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ catalyst OCE. It is shown formation of molecular chlorine for the reaction of Deacon, which reacts with the ethene and leads to the formation of 1,2-dichloroethane. For catalyst caused by applied type (firm Harshow, USA) (X1), which is characterized by a weak interaction between the media and chlorides of copper, it is proposed to metallcomplex mechanism of oxidative chlorination of ethene with the participation of the phase of CuCl·HCl (H[CuCl<sub>2</sub>]).

## ЛІТЕРАТУРА

- 1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. -М.: Химия, 1975. -С. 175—184.
- Постійний технологічний регламент цеху по виробництву вінілхлориду. Виконання "Фрідріх Уде" і АТ "Хімінтерінженірінг" В-35 / 95. -Калуш, 1991–1995.
- 3. Флид М.Р. Автореф. дис. ... докт. хим. наук, 2002.
- Флид М.Р., Трегер Ю.А. Винилхлорид. Химия и технология. В 2-х кн. -М.: Калвис, 2008. -С. 214— 337. -Т. 1.
- 5. Татарчук Т.Р., Лісняк С.С. // Укр. хим. журн. -2007. -73, № 12. -С. 87—91.
- Карапетьянц М.Х., Дракин С.Н. Строения вещества: Уч. пособ. для вузов. 3-е изд. -М.: Высш. шк., 1978.
- 7. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И.Ермакова. -М.: Интеграл-Пресс, 2003.
- 8. Золотовский Б.П. Автореф. дис. ... докт. хим. наук. -Новосибирск, 1992.
- 9. *Курта С.А., Микитин І.М., Курта О.С. //* Фізика і хімія тв. тіла. -2008. -9, № 3. -С. 577—582.
- 10. Курта С.А., Хабер М.В., Микитин І.М. // Хімічна промисловість України. -2003. -№ 3. -С. 9—14.
- 11. Курта С.А., Микитин И.М., Хабер М.В. // Журн. прикл. химии. -2005. -76, № 7. -С. 1110—1113.
- 12. *Kurta S.* // Chemistry and Chemical Technology. -2012. -6, № 1. -P. 1—8.

Надійшла 13.11.2012